



2024年2月22日

各 位

会社名 株式会社イーディーピー
代表者名 代表取締役社長 藤森 直治
(コード番号：7794、東証グロース市場)
問い合わせ先 代表取締役副社長 兼 総務部長 高岸 秀滋
(TEL 06-6170-3871)

子会社の増資に関するお知らせ

当社は、2024年2月22日開催の取締役会において、2024年1月16日に設立した、当社の100%子会社であるエス・エフ・ディー株式会社（以下「子会社」）が実施する増資（以下「本増資」）を引き受けることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本増資の目的

当社は、2023年12月21日に公表しました「子会社設立に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、様々な優れた特性を有するダイヤモンドの応用に関わる技術を開発あるいは導入し、応用製品に適用するために、様々な企業や機関と連携した共同開発や一部工程の委託などを通じ、幅広い応用に対応することを目的とし、2024年1月16日付で子会社を設立いたしました。

これに伴い、子会社における円滑な事業運営に必要な資金の確保を目的として、子会社に対し本増資を行うことを決定いたしました。

2. 子会社の概要

(1)	名 称	エス・エフ・ディー株式会社	
(2)	所 在 地	大阪府茨木市島四丁目26番6号	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤森 直治（当社代表取締役社長）	
(4)	事 業 内 容	ダイヤモンドの応用製品の開発、製造、販売	
(5)	増 資 前 の 資 本 金	10百万円	
(6)	設 立 年 月 日	2024年1月16日	
(7)	決 算 期	3月末	
(8)	大株主及び持株比率	株式会社イーディーピー：100%	
(9)	上 場 会 社 と 当該会社との間の関係	資本関係	当社が100%出資の子会社であります。
		人的関係	当社の代表取締役が、当該子会社の代表取締役を兼任しております。
		取引関係	現時点で該当事項はありませんが、子会社は当社のダイヤモンド素材を、応用に適した形態に加工した

		り、必要な材料を付加する等の対応を行い、製品とします。当社のダイヤモンド単結晶素材を購入する見込みです。
--	--	--

3. 本増資の概要

(1)	取締役会決議日	2024年2月22日
(2)	払込期日	2024年3月1日(予定)
(3)	増資金額	100百万円
(4)	増資後資本金	60百万円
(5)	増資後資本準備金	50百万円
(6)	増資後の出資比率	株式会社イーディーピー：100%

4. 今後の見通し

本増資が、2024年3月期の当社業績に与える影響につきましては軽微ですが、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

また、2024年2月9日に「(開示事項の変更)「子会社設立に関するお知らせ」の一部変更のお知らせ」にて開示いたしました、当該子会社を連結決算への移行を未定といたしました点につきましては変更がございません。

以上